APR 2 6 2004 SE

PTO/SB/21 (08-03) Approved for use through 08/30/2003. OMB 0651-0031

TRADEMIN		U.S. Paten			th 08/30/2003. OMB 0651-0031 EPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction A	ct of 1995, no persons	s are required to respond to a collection			
		Application Number	10/709,166		
TRANSMITTA	<b>AL</b>	Filing Date	04/19/2004		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FORM		First Named Inventor	Tung-Wei Kao		
(to be used for all correspondence a	after initial filing)	Art Unit			
		Examiner Name			<del></del> -
Total Number of Pages in This Subm	nission 3	Attorney Docket Number	LITP0035USA		
	ENCL	OSURES (Check all that	t apply)		
Fee Transmittal Form  Fee Attached  Amendment/Reply  After Final  Affidavits/declaratio  Extension of Time Request  Express Abandonment Req  Information Disclosure State  Certified Copy of Priority Document(s)  Response to Missing Parts/ Incomplete Application  Response to Missin  Response to Missin  under 37 CFR 1.52	on(s)  quest  Remar	Drawing(s)  Licensing-related Papers  Petition  Petition to Convert to a  Provisional Application  Power of Attorney, Revocation  Change of Correspondence Addre  Ferminal Disclaimer  Request for Refund  CD, Number of CD(s)	After to 1 Approximate Approxi	Fechnological Cor Appeals Deal Cor Deal Cor Deal Notice Aprietary	osure(s) (please
	SIGNATURE O	F APPLICANT, ATTORN	EY, OR AGENT		
Firm Winston Hsu	ı, Reg. No.: 41,5	526			
Individual name		-+ 1			
Signature	$\mathcal{L}\mathcal{L}\mathcal{L}$	won He	en		
Date	41-	21/2900			
	CERTIFIC	CATE OF TRANSMISSION	I/MAILING		
I hereby certify that this correspond sufficient postage as first class mail the date shown below.					
Typed or printed name					
Signature				Date	

This collection of information is required by 37 CFR 1.5. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.

PTO/SB/17 (10-03) Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE fork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number. Under the Paner Complete if Known TRANSMITTAL 10/709,166 **Application Number** for FY 2004 Filing Date 04/19/2004 Tung-Wei Kao First Named Inventor Effective 10/01/2003. Patent fees are subject to annual revision. **Examiner Name** Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27 Art Unit (\$) 0.00**TOTAL AMOUNT OF PAYMENT** LITP0035USA Attorney Docket No. METHOD OF PAYMENT (check all that apply) FEE CALCULATION (continued) Money 3. ADDITIONAL FEES Other Check Credit card None arge Entity | Small Entity ✓ Deposit Account: Fee Fee Fee Fee Description Deposit (\$) Code Fee Paid 50-0801 Account 1051 130 2051 65 Surcharge - late filing fee or oath Number Deposit 1052 50 2052 25 Surcharge - late provisional filing fee or North America International Patent Office cover sheet Name 130 1053 130 Non-English specification 1053 The Director is authorized to: (check all that apply) 1812 2,520 For filing a request for ex parte reexamination 1812 2.520 Charge fee(s) indicated below Credit any overpayments 1804 920 1804 920\* Requesting publication of SIR prior to Charge any additional fee(s) or any underpayment of fee(s) Examiner action Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee 1805 1,840 1805 1.840\* Requesting publication of SIR after Examiner action to the above-identified deposit account 0.00 1251 110 2251 55 Extension for reply within first month **FEE CALCULATION** 210 Extension for reply within second month 1252 420 2252 1. BASIC FILING FEE 1253 950 2253 475 Extension for reply within third month Large Entity Small Entity lFe<u>e</u> Fee Description Fee Paid 1254 1.480 2254 740 Extension for reply within fourth month Code (\$) ode (\$) 2255 1,005 Extension for reply within fifth month 1255 2,010 2001 385 1001 770 Utility filing fee 1401 330 2401 165 Notice of Appeal 1002 340 2002 170 Design filing fee 1402 330 2402 165 Filing a brief in support of an appeal 1003 530 2003 265 Plant filing fee 1004 770 2004 385 Reissue filing fee 1403 290 2403 145 Request for oral hearing 1.510 Potition to institute a public use

1005 100	2005 60	Fiovisional liling fee	1.70	1,010	1701	1,510 Felilion to institute a public use proceeding	
	SU	IBTOTAL (1) (\$) 0.00	1452	110	2452	55 Petition to revive - unavoidable	
0 = 1/2== 1			1453	1,330	2453	665 Petition to revive - unintentional	
2. EXTRA	CLAIM FEES	FOR UTILITY AND REISSUE	1501	1,330	2501	665 Utility issue fee (or reissue)	
	E	Extra Claims below Fee Paid	1502	480	2502	240 Design issue fee	
Total Claims Independent	-20**		1503	640	2503	320 Plant issue fee	
Claims	- 3**	=	1460	130	1460	130 Petitions to the Commissioner	
Multiple Deper		L] = <b></b> ]	1807	50	1807	50 Processing fee under 37 CFR 1.17(q)	
Large Entity Fee Fee	Small Entity Fee Fee	Fac Danasintian	1806	180	1806	180 Submission of Information Disclosure Stmt	
Code (\$)	Code (\$)	Fee Description	8021	40	8021	40 Recording each patent assignment per property (times number of properties)	
1202 18 1201 86	2202 9 2201 43	Claims in excess of 20 Independent claims in excess of 3	1809	770	2809	385 Filling a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a))	
1203 290	2203 145	Multiple dependent claim, if not paid	1810	770	2810		
1204 86	2204 43	** Reissue independent claims over original patent	1801	770	2801	examined (37 CFR 1.129(b))  385 Request for Continued Examination (RCE)	
1205 18	2205 9	** Reissue claims in excess of 20 and over original patent	1802	900	1802	900 Request for expedited examination of a design application	
		TOTAL (2) (\$) 0.00		fee (sp	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	illing Fee Paid SURTOTAL (3) (\$) 0.00	
**or number	r previously paid,	if greater; For Reissues, see above	1			iling Fee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00	

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Registration No.

41.526

(Complete (if applicable))

Date

Telephone 886289237350

SUBMITTED BY

Name (Print/Type)

Signature

Winston Hsu

PTO/SB/02B (11-00)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

# **DECLARATION** — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign app	lications:			
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy Attached? YES NO
092206500	Taiwan R.O.C	04/22/2003		

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



# विध विध विध विध



5r2 5r2 5r2

# 中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日 : 西元 2003 年 04 月 <u>C22</u>日 Application Date

申 請 案 號: 092206500

Application No.

申 請 人: 建興電子科技股份有限公司

Applicant(s).

局 長 Director General







發文日期: 西元 2003 年 5 月 29 E

Issue Date

發文字號: 09220531930

Serial No.



ये हि ये वि वि

申請日期:	IPC分類	
申請案號:		

(以上各欄	由本局填記	新型專利說明書
	中文	電路板間之靜電放電保護
新型名稱	英文	CURRENT PATH BETWEEN PRINTED CIRCUIT BOARDS FOR ELECTRO STATIC DISCHARGE PROTECTION
	姓 名(中文)	1. 顏加宏
<u> </u>	姓 名 (英文)	1.
創作人 (共3人)	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
	住居所(中文)	1. 新竹市科學園區力行路12號5樓
	住居所 (英 文)	1.5F, No.12, Li-Hsin Road, Science-Based Industrial Park, Hsinchu 300, Taiwan R.O.C.
	姓 名(中文)	1. 建興電子科技股份有限公司
	姓 名 (英文)	1.LiteON IT Corporation
=,	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
申請人 (共1人)		1. 新竹市科學園區力行路12號5樓 (本地址與前向貴局申請者不同)
	住居所 (營業所) (英 文)	
	代表人 (中文)	1. 宋恭源
	代表人(英文)	1. Raymond Soong

申請日期:	IPC分類	
申請案號:		

(以上各欄	由本局填電	新型專利說明書
_	中文	
新型名稱	英文	
	姓 名 (中文)	2. 賴宏毅
=	(英文)	2.Lai Hung-I
創作人 (共3人)	國 籍 (中英文)	2. 中華民國 TW
(3,0)()	住居所 (中 文)	2. 新竹市科學園區力行路12號5樓
	住居所 (英文)	2.5F, No.12, Li-Hsin Road, Science-Based Industrial Park, Hsinchu 300, Taiwan R.O.C.
	名稱或 姓 名 (中文)	
	名稱或 姓 名 (英文)	
Ξ	國 籍 (中英文)	
申請人(共1人)	住居所 (營業所) (中 文)	
	住居所 (營業所) (英 文)	
	代表人(中文)	
	代表人 (英文)	
	מאר היביוסאנט	DOLVE TO A PARADOM FOR MILLI

申請日期:	IPC分類	
申請案號:		

(以上各欄	由本局填	新型專利說明書
_	中文	
新型名稱	英文	
	姓 名(中文)	3. 高東煒
÷	姓 名 (英文)	3. Kao Tung wei
創作人 (共3人)	國 籍 (中英文)	3. 中華民國 TW
	住居所(中文)	3. 新竹市科學園區力行路12號5樓
	住居所 (英文)	3.5F, No.12, Li-Hsin Road, Science-Based Industrial Park, Hsinchu 300, Taiwan R.O.C.
	名稱或 姓 名 (中文)	
	名稱或 姓 名 (英文)	
三、	國 籍 (中英文)	
申請人 (共1人)	住居所 (營業所) (中 文)	
	住居所 (營業所) (英 文)	
	代表人 (中文)	
	代表人 (英文)	



### 四、中文創作摘要 (創作名稱:電路板間之靜電放電保護)

本發明為一種電路板間之靜電放電保護。本發明係運用於分離的二片電路板,並且,當第一片電路板產生靜電放電電流時,此靜電放電電流不會衝擊第二片電路板的晶片,用以保護第二片電路板上的晶片受到靜電放電電流的衝擊。

伍、本案代表圖為

- (一)、本案代表圖為第\_\_2\_\_\_圖
- (二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明:
- 100 主電路板
- 102 類比訊號處理器
- 104數位訊號處理/解碼處理器

陸、英文創作摘要 (創作名稱: CURRENT PATH BETWEEN PRINTED CIRCUIT BOARDS FOR ELECTRO STATIC DISCHARGE PROTECTION)

The present invention discloses a current path between printed circuit boards. In this invention, two separating printed circuit boards are connected by a U shape flexible cable. When the first printed circuit board receives an electro static discharge (ESD) current, the current will be directly conducted to a housing of the apparatus by designing a U shape flexible cable having a current path contacted with the housing. In this way, all chips embedded on the second printed circuit board can prevent from the





# 四、中文創作摘要 (創作名稱:電路板間之靜電放電保護)

106 快 閃 記 憶 體 晶 片

108 静態隨機存取記憶體晶片

110 螺 絲

120接地線路

200 子 電 路 板

202主軸馬達

204主軸馬達驅動晶片

206光學頭控制晶片

220接地線路

3000型可彎曲排線

310 虚 線

320 連接線

陸、英文創作摘要 (創作名稱:CURRENT PATH BETWEEN PRINTED CIRCUIT BOARDS FOR ELECTRO STATIC DISCHARGE PROTECTION)

impact of ESD current.



四、中文創作摘要 (創作名稱:電路板間之靜電放電保護)

330 靜電放電保護路徑

陸、英文創作摘要 (創作名稱: CURRENT PATH BETWEEN PRINTED CIRCUIT BOARDS FOR ELECTRO STATIC DISCHARGE PROTECTION)



一、本案已向				
國家(地區)申請專利	申請日期	案號	主張專利法第一百零五條準用 第二十四條第一項優先權	
•				
二、□主張專利法第一百	· 示工	工体之一第一百	· 偽 牛 梭 ·	
申請案號:	令五保午	工际 一	(夜)(作。	
中朝亲號:				
	江笋九十八枚笋一	項□第一款但書	□或□第二款但書規定之期間	
	<b>太</b> 第九十八條第一	块[] 尔	以一分一似仁言沈及之均旧	
日期:				
	•			
•				



## 五、創作說明(1)

# 【發明所屬之技術領域】

本發明是有關於電路板間之靜電放電保護,且特別是有關於在分離式電路板中防止由其他電路板產生的靜電放電電流衝擊之電流保護路徑。

# 【先前技術】

一般來說,人體的表面會累積靜電電荷,此靜電電荷的量可大至好幾千伏特。如果以手觸摸金屬物品,尤其是一般的IC晶片或者是嵌入IC晶片的電路板,身上的靜電電荷會在一瞬間放電至IC晶片或者電路板上,此即稱為靜電放電(Electro Static Discharge, ESD)。而靜電放電電流很有可能會造成IC晶片的誤動作或者損壞。

請參照第1圖,其所繪示為習知薄型光碟機的電路板佈線示意圖。薄型光碟機的電路板可分成二個部分,子電路板(Sub-Board)200固定於可移動托盤(Tray)上,主電路板(Main Board)100則固定於機殼上。連接於二電路板之間的U型可彎曲排線(Flexible Cable)300可作為傳遞主電路板100與子電路板200之間的所有控制訊號。通常,虛線310至主電路板100之間的U型可彎曲排線300係黏著在光碟機的機殼,僅有虛線310至子電路板200之間的U型可彎曲排線300為可彎曲。因此,子電路板200可隨著可移動托盤作載入(Tray In)與載出(Tray Out)的動作而仍舊與主電路板100的所有控制訊號保持連接。





## 五、創作說明(2)

一般來說,子電路板200上有主軸馬達202、主軸馬達驅動晶片204、光學頭(未繪示)、以及光學頭控制晶片206。而主電路板100上有類比訊號處理器(Analog Signal Microprocessor)102、數位訊號處理/解碼處理器(DSP/Decoder Microprocessor)104、快閃記憶體晶片(Flash ROM)106、靜態隨機存取記憶體(SDRAM)晶片108。上述的裝置與晶片上的控制訊號皆利用U型可彎曲排線300來連接,圖示中予以省略。而除了控制訊號之外,二電路板100、200的接地線路120、220也必須利用U型可彎曲排線300來連接線320來進行連接。而主電路板100由於與機殼之間係利用螺絲110來固定,再者,接地線路110會與螺絲110相連接,使得機殼具有接地電位。

由於可移動托盤在放入與取出光碟片時,會與使用者接觸。因此,靜電放電電流會由使用者流向子電路板200的接地線路220。在習知,此靜電放電電流再經由U型可彎曲排線300中的一條連接線320傳遞至主電路板100上的接地線路120,再傳導致螺絲110後由機殼導出光碟機。然而,在靜電放電電流流至螺絲110之前,靜電放電電流可能會衝擊到主電路板上100的處理器或晶片,造成處理器或晶片的損壞或者主電路板100不能夠正常動作。

【發明內容】





### 五、創作說明 (3)

### 發明目的

本發明的目的係提出一種電路板間之靜電放電保護。 使得子電路板上所產生的靜電放電電流不會流經主電路板 的處理器與晶片,用以保護主電路板上的處理器以及晶片 受到靜電放電電流的衝擊。

# 【發明特徵】

本發明提出一種電路板間之靜電放電保護,包括:第一電路板可接收靜電放電電流並傳導至第一電路板的第一接地線路;可彎曲排線至少有一連接線與一靜電放電保護路徑的第一端路径,且連接線的第一端與靜電放上有第二接地線路;以及,機殼可連接綠鄉第二端可連接至第二接地線路;以及,機殼可連接於靜電放電保護路徑的第二端。

本發明提出一種電路板間之靜電放電保護,其接收由電路裝置所提供之靜電放電電流,其中靜電放電保護的特徵在於:電路裝置與電路板之間提供一條靜電放電保護路徑,此靜電放電保護路徑可接收靜電放電電流並直接傳導至機殼。

為了使 貴審查委員能更進一步瞭解本發明特徵及技術內容,請參閱以下有關本發明之詳細說明與附圖,然而





#### 五、創作說明(4)

所附圖式僅提供參考與說明用,並非用來對本發明加以限制。

# 【發明實施方式】

請參照第2圖,其所繪示為本發明薄型光碟機電路板之間的佈線示意圖。薄型光碟機的電路板可分成二個部分,子電路板(Sub-Board)200固定於可移動托盤(Tray)上,主電路板(Main Board)100則固定於機殼上。

由於,U型可彎曲排線300中的一條連接線320可連接主電路板100的接地線路120與子電路板200的接地線路220。因此,本發明係在U型匯流排300上另行設計一靜電放電保護路徑330,其一端連接至U型可彎曲排線300的連接線320,且連接點靠近子電路板200。而靜電放電保護路徑330的另一端則不與主電路板100連接。

再者,U型可彎曲排線300的靜電放電保護路徑330係經過特別設計,其與機殼接觸部分並沒有作絕緣保護,也就是說,虛線310至主電路板100之間的U型可彎曲排線300係直接黏著於機殼。由於,靜電放電保護路徑330與機殼接觸部分並沒有作絕緣保護,因此,當子電路板200上產生靜電放電電流時,此靜電放電電流可直接由靜電放電保護路徑330直接傳導至機殼。





### 五、創作說明 (5)

由於習知靜電放電電流會由子電路板200的接地線路220傳遞至主電路板100上並衝擊到主電路板上所有的處理器與晶片後由螺絲110將靜電放電電流傳導至機殼。因此,本發明在U型可彎曲排線300所設計的靜電放電保護路徑330可直接將靜電放電電流傳導至機殼並由機殼釋放至光碟機之外。因此,可大幅降低靜電放電電流對處理器以及晶片的衝擊,進而使得主電路板能夠正常運作。

因此,本發明的優點係使得子電路板上所產生的靜電放電電流不會流至主電路板的處理器與晶片,用以保護主電路板上的處理器以及晶片受到靜電放電電流的衝擊。

綜上所述,雖然本發明已以較佳實施例揭露如上,然 其並非用以限定本發明,任何熟習此技藝者,在不脫離本 發明之精神和範圍內,當可作各種之更動與潤飾,因此本 發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。





# 圖式簡單說明

第1圖其所繪示為習知薄型光碟機的電路板佈線示意圖;以及

第2其所繪示為本發明薄型光碟機電路板之間的佈線示意圖。

# 【圖號說明】

- 100 主 電 路 板
- 102類比訊號處理器
- 104數位訊號處理/解碼處理器
- 106 快 閃 記 憶 體 晶 片
- 108 靜態隨機存取記憶體晶片
- 110 螺 絲
- 120接地線路
- 200 子電路板
- 202 主軸馬達
- 204主軸馬達驅動晶片
- 206光學頭控制晶片
- 220 接地線路
- 3000型可彎曲排線
- 310 虚 線
- 320 連接線
- 330 靜電放電保護路徑



#### 六、申請專利範圍

- 1. 一種電路板間之靜電放電保護,包括:
- 一第一電路板,一靜電放電電流可傳導至該第一電路板的
- 一第一接地線路;
- 一可彎曲排線,該可彎曲排線中至少有一連接線與一靜電放電保護路徑,且該連接線的第一端與該靜電放電保護路徑的第一端皆連接至該第一接地線路;
- 一第二電路板,該第二電路板上有一第二接地線路使得該連接線的第二端可連接至該第二接地線路;以及
- 一機殼,用以連接於該靜電放電保護路徑的第二端。
- 2. 如申請專利範圍第1項所述之電路板間之靜電放電保護,其中該第一電路板係固定於一光碟機之一可移動托盤上,且該第二電路板係固定於該光碟機之該機殼上。
- 3. 如申請專利範圍第2項所述之電路板間之靜電放電保護,其中該光碟機係為一薄型光碟機。
- 4. 如申請專利範圍第1項所述之電路板間之靜電放電保護,其中該可彎曲排線係為一U型可彎曲排線。
- 5. 如申請專利範圍第1項所述之電路板間之靜電放電保護,其中該靜電放電保護路徑的第二端係為無絕緣保護並黏著於該機殼。



### 六、申請專利範圍

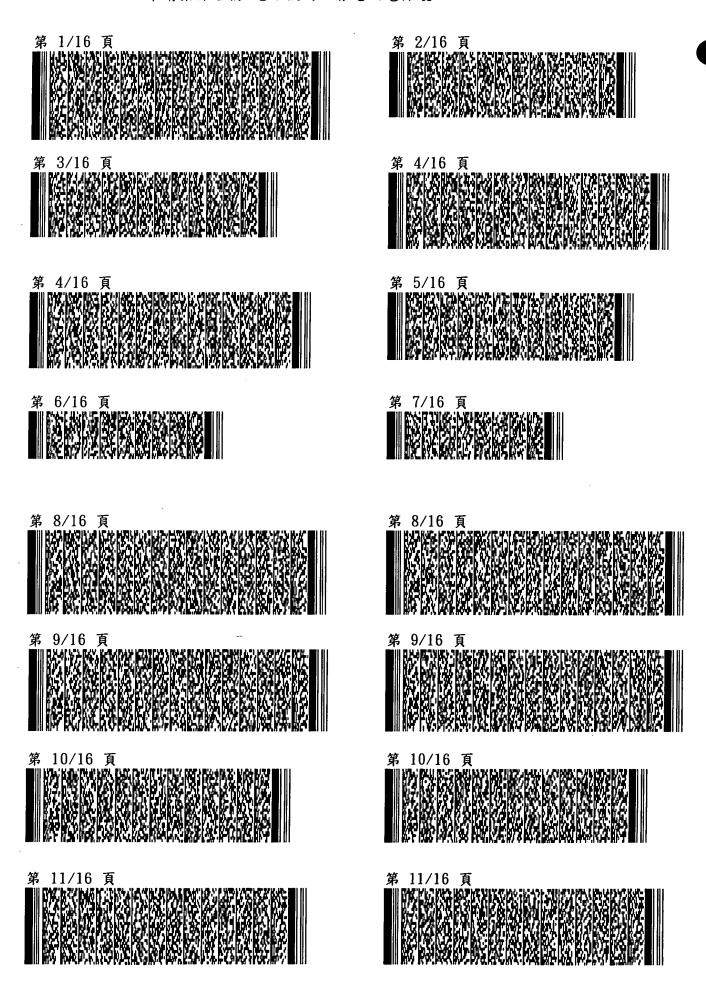
- 6. 一種電路板間之靜電放電保護,其接收由一電路裝置所提供之一靜電放電電流,其中該靜電放電保護的特徵在於:該電路裝置與一電路板之間提供一靜電放電保護路徑,該靜電放電保護路徑可接收該靜電放電電流並直接傳導至一機殼。
- 7. 如申請專利範圍第6項所述之電路板間之靜電放電保護,其中,該靜電放電保護路徑係位於一可彎曲排線中, 且該可彎曲排線係連接於該電路裝置與該電路板之間。
- 8. 如申請專利範圍第7項所述之電路板間之靜電放電保護,其中該可彎曲排線係為一U型可彎曲排線。
- 9. 如申請專利範圍第7項所述之電路板間之靜電放電保護,其中該靜電放電保護路徑的一端係為無絕緣保護並黏著於該機殼。
- 10. 如申請專利範圍第7項所述之電路板間之靜電放電保護,其中該靜電放電保護路徑的另一端係連接至該電路裝置。
- 11. 如申請專利範圍第6項所述之電路板間之靜電放電保護,其中該電路裝置係位於一光碟機之一可移動托盤上, 且該電路板係固定於該光碟機之該機殼上。



# 六、申請專利範圍

12. 如申請專利範圍第11項所述之電路板間之靜電放電保護,其中該光碟機係為一薄型光碟機。





## 申請案件名稱:電路板間之靜電放電保護

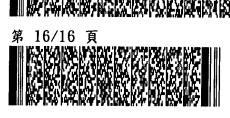


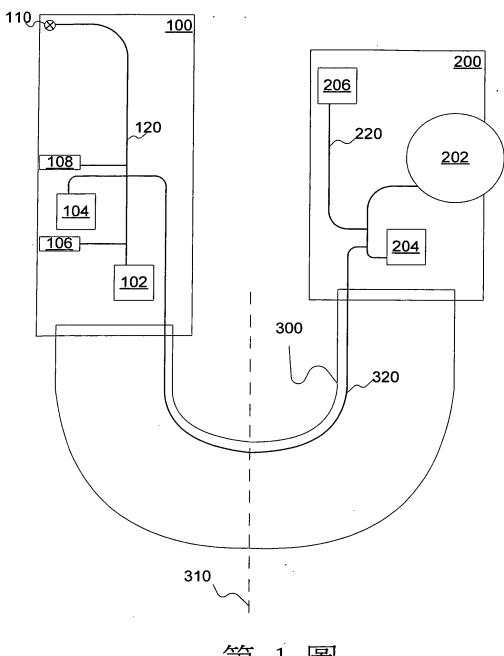




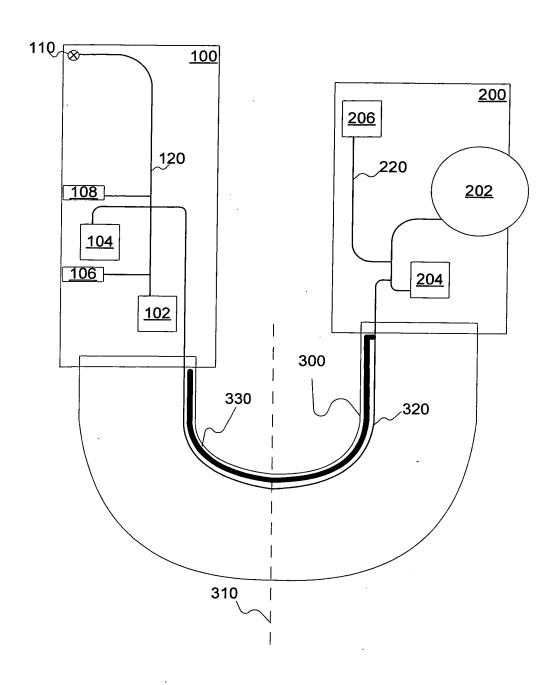








第 1 圖



第 2 圖